

2026年2月2日(月)

14:30 - 18:00

天満屋倉敷店6階

バンケットルーム1

(倉敷市阿知1-7-1 倉敷駅南口隣接)



第2回

サプライヤーミーティング

Purpose

今回の企画は、中国地域半導体関連産業振興協議会とおかやま半導体関連コンソーシアムが連携して開催し、半導体産業を支えるサプライヤー企業同士の相互交流を深めることで、関係構築・連携強化に繋がります。

参加対象

中国地域半導体関連産業振興協議会、
おかやま半導体関連コンソーシアムの会員
※サプライヤー企業に限りません

申込方法

1月29日(木)までに下記URLまたは二次元コードから申込みフォームへアクセスしてください。

<https://hirogin-areadesign.smktg.jp/public/seminar/view/3070>



Program

■第1部

14:30 - 15:10

取組紹介(中国経済産業局、岡山県産業振興財団)

15:10 - 16:00

話題提供(半導体関連企業4社)

16:00 - 17:00

参加企業紹介・意見交換

■第2部

17:00 - 18:00

立食形式の交流会(参加費 税込1,000円)

※領収書はインボイス対応していません



(株)石井表記
(広島県福山市)



サンセイジェネリック(株)
(広島県福山市)



ホークス(株)
(広島県福山市)



(株)フジワラケミカル
エンジニアリング
(岡山県倉敷市)

【主催】中国地域半導体関連産業振興協議会事務局(事務局:中国経済産業局)

【共催】おかやま半導体関連コンソーシアム事務局(事務局:岡山県産業振興財団)

【お問合せ】ひろぎんエリアデザイン株式会社(平日10:00-17:00)

080-9954-7833もしくは080-9954-7846

semicon@hirogin.co.jp

※本セミナーは、技術研究組合最先端半導体技術センター(LSTC)の「地域における先端半導体に資する人材育成推進事業」の一環で実施します。

